

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-012747

(43)Date of publication of application: 23.01.1985

(51)Int.CI.

H01L 23/36 C30B 29/04 CO1B 31/06

(21)Application number: 58-120475

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

01.07.1983

(72)Inventor: SATO SHUICHI

YATSU SHUJI

### (54) HEAT SINK FOR ELECTRONIC DEVICE

PURPOSE: To obtain the heat sink excellent in heat dissipating characteristic at low cost by a method wherein an artificial synthetic Ib type diamond crystal having nitrogen content at 5W100ppm is used as the material of the heat sink for a device, and is processed so that the cystal area having the maximum area becomes a plane (110). CONSTITUTION: In manufacturing the titled heat sink the diamond cystal having nitrogen content at 5W100ppm is used. At this time, an unprocessed crystal grown surface is left on at least one surface, and the crystal surface at the part having the maximum area of the processed crystal surface is made as the plane (110). In such a manner, the heat sink excellent in heat dissipating characteristic is obtained at low cost by the use of a diamond having a high thermal conductivity and easy to be processed.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

USPS EXPRESS MAIL ED 636 851 893 US 17 2006 MAR

⑬ 日本国特許庁 (JP)

**即特許出願公開** 

⑩公開特許公報(A)

昭60-12747

⑤Int. Cl.¹
H 01 L 23/3

識別記号

庁内整理番号 6616—5F 砂公開 昭和60年(1985) 1 月23日

H 01 L 23/36 C 30 B 29/04 // C 01 B 31/06

7417—4G 7344—4G

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

**匈エレクトロニクスデバイス用ヒートシンク** 

②特

願 昭58—120475

②出

頭 昭58(1983)7月1日

@発明 有

佐藤周一

伊丹市昆陽北1丁目1番1号住 友電気工業株式会社伊丹製作所 内 切発 明 者 矢津修示

伊丹市昆陽北1丁目1番1号住 友電気工業株式会社伊丹製作所

内

切出 願 人 住友電気工業株式会社

大阪市東区北浜5丁目15番地

四代 理 人 弁理士 上代哲司

明 和 暫

1. 発明の名称

エレクトロニクスデバイス用ヒートシンク

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 含有する窒素点が、 ←B ~ 100PPmである Lb を 型ダイヤモンド結晶を用いたことを特徴とするエ レクトロニクスデバイス ጠ ヒ →ンンク。
- ② ダイヤモンド結晶の少なくとも一面に、宋加工の結晶成長面を残したことを特徴とする特許請求の範囲第(1)項配帳のエレクトロニクスデバイス用ヒートシンク。
- 5. 発明の詳細な説明
- (1) 技術分野

ダイヤモンドは既知の如く、最も熱伝導度の良い物質であり、工衆的用途も大きい材質である。ところが、天然のダイヤモンド原石の場合には、合有チッ素量によつて、熱伝導度が奪しく異なる性質を有している。含有チッ素量が多い方が熱伝導度が小さくその値は室温で含有チッ素量により24W/Com ~ 6W/Com 程度変化する。この内、含有チ

ッ素量が1 P P M 以下のダイヤモンドを選別し、na タイプ (窒素量が 型 化多いものを la タイプと称する。)と称している。この na タイプのダイヤモンドは、 殆んとが 2 DW/Cox 以上と言う高い熱伝導度を示し、 高熱を発生する半導体レーザー, ダイオード, マイクロ放発撮案子等のエレクトロニクス用デバイスの放熱用ヒートシンクとして、 川いられている。 近年 こう言つた 分野の発達は に伸びている。 本発明は、このエレクトロニクス 用デバイスに用いるダイヤモンドヒートシンク に関するものである。

### (ロ) 従来技術と側面点

しかしながら、天然産 『a型ダイセモンドは、 遊出数が少なく、極めて高価である為、デバイス 性能の高信頼性、及びデバイスの長事命が収収さ れる。通信用半導体レーザーあるいはマイクロ波 用ダイオード用ヒートシンクに殴られることが多い。又、同じ『aタイプダイヤモンド原石でも、 チッ素含有量によつて、熱伝導度が変化する為、

持閉昭60-12747(2)

安定性に欠けると言う欠点が有る。又、ダイヤモンドは、最も硬い物質であることも良く知られている。この為加工が極めて難しい。一般にダイヤモンドを加工する場合には、ナタネルにダイヤモンド粉末を混ぜたペースト状のものを、鋳物物の上がとなって、の円盤を高速でする。大きなの上がは結晶面による。との場合ダイヤモンドは結晶面による。にいる。この場合がはなる。(100)面、(111)面、(110)面における摩耗特性を表ー1に示す。

<u>·</u>		1
面	摩 耗 负	条件
(100)	1 2mg/br	周速 4 Dm/sec
(110)	6 5mg/hr	荷里750gw
(111)	1~2mg/hr	ダイヤ粉末 13000

注) 摩耗戯は、各面内における最も削り易い方向で研磨したもの。

従つて、(110) 而を研察すれば良く削れるが、誤 まつて(111) 面を研察すると、鋳物製の円盤は かり削ってしまい、ダイヤモンドは、殆んど削れ 、ない状態となる。との為、ダイヤモンド原石の而: 方位を正しく判定する事は、ダイヤモンドを加工 する上で不可欠の条件である。天然原石の多くは、 110面よりなる12面体、あるいは (111) 面よ りなる8面体で構成されているが、面と面の娘界 の砂が融解しているものが多く、面方位を探すの は、熟軟を要し、誤ることも多い。又、殆んどの 面が、曲面よりなつている為、かなりのダイヤ部 分を研摩しなければならない。その為加工費と、 加工代が多く高価なヒートシンクとなつてしまう。 その他のダイヤモンドヒートシンク作成士の問題 点は、エレクトロニクス用デバイスの電板として ダイヤモンド表面を用いる為、金のコーティング を表面に施さなければならない。その際の技術が 難かしく、充分な表面強度が全てのヒートシンク に且って得られず歩留りが悪いことにある。ダイ ヤモンドの表面は、概めて活性化しており、酸素。 が何めて多く付着しでいる。この為単に、企を旅 着しただけでは、ダイヤモンドとの密精強度が低 く、デバイス及びリード級等を接着することが川

来ない。 通常は、Ti, Cr等の酸素と反応し易すい 金属を、先ず、イオンプレーティング, スパッタ リング等の方法で、コティングしその上に金を同 方法あるいは蒸着方法でコーティングし、ヒート シンクとして用いている。この場合、Ti, Cr等を コーティングする際の設而処理及びコーティング 条件が難しく、ダイヤモンドと、コーティング膜 の間に、充分な接着強度が得られず、リード線を 接着した場合、コーティング膜が剝離することが 行る。

#### (1) 発明の構成

本発明により、前述の各問題点に対し、人工合成ダイヤモンドを用いることにより安定した高級伝導度を有し、かつ加工がし易すいダイヤモンドヒートシンクを供給するものである。先づ第一に、ダイヤモンド原石の熱伝導度が安認した高いに、ダイヤモンドの間定について説明する。ヒートシンクに用いられる後成長法と、温度整法とで作られるがここでは、第1 図に示すような一般

に温度差法と呼ばれる方法で合成される、人工ダ イヤモンド原石を使った場合について述べる。チ ッ素含有瓜は成長速度を 1mg/h ~ 3.5mg/hまで変 えて、10~150PPMまで変化させた。成長巡 度を制御する手段は当初、第1図中の炭素と、ダ イヤモンド値結晶物質の間隔を変えること(浴媒 摂さを変える) によつて温度差を変えることで行 なったが、成長速度の再現性は余り良くなかった。 従つて本発明では、第2図に示す如く、ダイヤモ ンド孤結品物質の下に、熱伝導の良いMo等の高級 点金属円板を敷き、その円板の厚みを変えること で、下方に放逸される熱量を変化させ、ダイヤモ ンド種結晶物質と炭素源間の温度差を変え成長速 度を変える方法をとった所、成長速度のパラッキ は小さくなつた。チッ素含有量の測定は、赤外吸 収測定器により、ダイヤモンド原石の 1 1 3 D cm<sup>-1</sup> の、吸収係数を正確に測定することに同定した。 第3図に吸収係数と、含有チッ紫量の関係を示す。 又、上記方法によって合成したダイヤモンド原石 の成長速度と、含有チッ素皿の関係を第4関に示

特問昭60-12747(3)

す。図は、ニッケル裕謀を用いているが、他の裕 媒についても同一の結果が得られた。その結果1 OPPM~150PPMのチッ素を含有する Ib型のダ イヤモンド原石が得られた。これらのダイヤモン ドの熱伝導度を興定した所、第5図に示すような 結果が得られた。その結果、10ГРM~100РРМ の範囲内では、熱伝将度がほぼ一定で高い値を示 すが、 150PPM になると、熱伝将度は、低い値 を示し出す。このことから、チッ紫盘が10~10 OPPMの範囲内にある人工合成ダイヤモンドから 作成されたヒートシンクが高熱伝導度を有し、パ ラッキの少ない優れたエレグトロニクスデバイス 用ヒートシンクであることが判かる。合成ダイヤ モンドでは窒素が均一に固裕した状態であり(Ib 型ダイヤモンドはこれにより特徴があれれている) 一方天然ダイヤモンドでは窒素が特定の結晶面に 数百オングストロームの単位で凝築折出している。 てれは結晶の成長環境の差に基づくものである。 天然ダイヤモンド中の凝集折出した窒素はフォノ ンの散乱に奇与し、熱伝導度を書しく低下させる

が、本発明の1b型合成ダイヤモンドでは緊緊を固溶しているため熱伝導の低下は少い。第二番目の問題点としては、天然原石(Qaのタイプ)より、ダイヤモンドヒートシンクを加工する際下記のような欠点があった。

① 面方位が良く刊からず、研察師(よく研察山米 る面)を訳まることがある。

②ダイヤ面は、山面が多く加工代が多く加工時間 も掛かる。

の際、大きなステップが残っているのは好ましくない。この大きなステップをなくすには、溶媒とは、炭素源中にケイ素を添加すると殆んど研修したと同一の指らかな結晶面が得られる。また、ケイ素を含んでいる場合には、Ti、Cr等のイオンプレーティング、スパッタリングの際、Tiとケイ素等のケイ化物を作るためなのか、コーティング膜の強度が上がる。しかし合成ダイヤモンド中に含まれるケイ紫の気は、100PPM以下が望ましい。

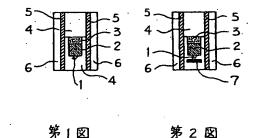
明により供給出来る。上記のような効果がある。 (\*) 実施例

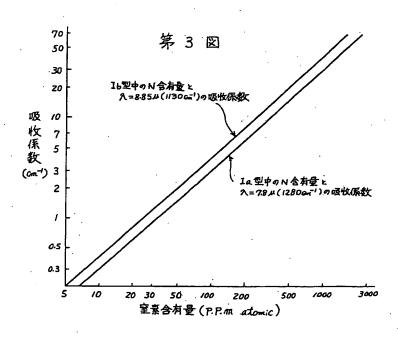
### 実施例1

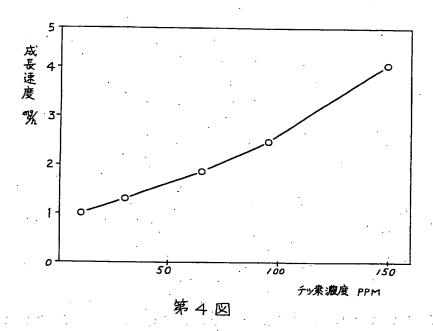
第2図で示すような温度差法により、六一八両 体からなる O. 4cl の合成ダイヤモンドを作つた。 川いた裕媒は鉄、ニッケル合金、合成温度は、1 450℃, 圧力は、5.6GP合成時間は、4.8時間で あつた。赤外分光器で測定したチッ素含有量は、 4 8PPMであつた。この原石を川いて、レーザー で、0.8細似にスライス状にカットした。このス ライス状のダイヤモンドの調面を研磨し 0.5tの厚 みにし(100)而が、側面になるようにして、レー ザーで1mx 1mmにカットした。さらにカットし たダイヤの一面を、45の角度で面取りをし、酸 処理した後イオンプレーティングで、 Ti , Auをコ ーティングした。完成したヒートシンクの上に、 半導体レーザーを取り付け性能テストを行なつた 所、天然Ta型ヒートシンクに取り付けた場合と同 ーの N/s 比が得られ、又レーザー 野命も同一であ つた。

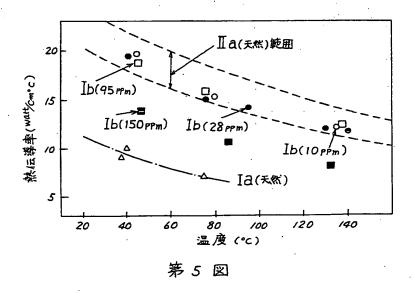
## 4. 図面の簡単な説明.

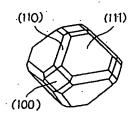
代型人 弁型士 上 代 哲 司





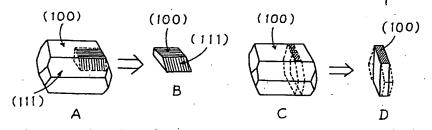






(8-6面体) 合成タイヤ単結晶

# 第6図



### (方式)

## 特許庁長官 若

1. 事件の表示

昭和58年 特 許 駅 第120475号

2. 発明の名称

エレクトロニクスデバイス用ヒートシンク

8. 袖正をする者

事件との関係 特許山蓟人

住 所 大阪市東区北浜5丁目15番地

名 称(213)住友電気工業株式会社

社 長

川上哲郎

4. 代 理 人

大阪市此花区岛屋1丁目1番8号 住友電気工業株式会社内

( **電話** 大阪 461-1031)

氏 名(7881) 弁理士

5. 補正命令の日付

昭和58年10月25日特許

# 6. 補正の対象

明細奪中、図面の簡単な説明の棚

# 7. 袝正の内容

明和書第11頁1行目「4.図面の簡単な説明」 の下行に「第1回は従来法によるダイヤモンド台 成方法を示し、第2回は本発明による合成方法」 を弾入する。

#### 手 統 抽 正 8

明和 5年 5月9日

<del>(本写O</del>OA) 特别所提到

学移和 朱 配



### 1. 耶作の表示

明和 58年 特許朝 第 120475 号

## 2. 発明の名称

エレクトロニクスデバイス川ヒートシンク

# 3. 初近をする者

野作との関係 仕: 所 特 野 山 颐 人 大阪市東区北近 5丁目 15番油 住友 延 気 工 戴 株 式 会 社

名 称(213)

社長 川上哲郎

4. 化 思 人

住所

大阪市此花区总层 1丁目 1番 1号 住友短気工業株式会社内

压 名(7881)

**护理士** 

世上代明司

5. 相正命令の日付

1 元 祖 59.5.11

畑にある」と訂正する。

- (7) 同砂節 8 頁第 4 行目の「10~150 PPM」を「密集合有量を5~150 PPM」と訂正する。
- (8) 同費同其第17行目の「ことに同定した。」を「ことで制定した。」と訂正する。
- (S) 同世郊7 頁郊2 行目から3 行目の「10 PPM~ 150 PPM」を「5~150 PPM」と訂正する。
- (10) 同毎同頁第6行目「10PPM~100PPM」を 「5~100PPM」と訂正する。
- (11) 同型第7頁第8行目「10~100PPM」を「5~100PPM」と打正する。
- (12) 間事が8 女が9行目の次に下記を挿入する。「本願発明の別の特徴は近方位の判定しやすい人工合成 I b 型ダイヤモンドを用いることにより、
  吸大面積を育する加工面を(!!0)面に容易に選ぶ
  ことができる。この理由は投1に記収の面り(!!0)面は削りよい面であり、この面の加工量を多くしたエレクトロニクスデバイス川ヒートシンクは、
  その加工製が安価であるためより実用的である。
  例えば郊7 図のDに示すヒートシンクでは最大

特毘昭 60-12747(ア)

- 6. 相正により増加する発明の数
- 7. 初正の対象

競音及び明和音中、発明の名称の観及び、特許 初次の範囲の観、及び図面。

- 8. 韓正の内容
- (1) 敵曹及び朝起曹中の発明の名称を「ェレクトロニクスデバイス用ヒートシンクおよびその製造法」に訂正する。
- (2) 特許顕求の範囲を別紙の通り訂正する。
- (1) 図面(第5図)を別紙の通り訂正する。
- (4) 明和書新2頁第17行目「れる。通信川」を 「れる通信川」と訂正する。
- (5) 同審第3頁の表1の中の条件の概を下記に訂正する。

数 1

硒	<b>账耗册</b>	条件.
(100)	12mg/hr	周速 40m/sec
((11)	65mg/br	荷瓜 750gw
(111)	1~2mg/br	ダイヤ松末 #3000

(6)同事第5頁の第17行目の「範囲ある」を「粒

面観を有する平面部は(110)面である。」 (13) 同事部9頁第11行目「10~100PPM」を 「5~100PPM」と訂正する。 特許額求の範囲

「(1) 含有する密素量が、5~100PPMである I b 型ダイヤモンド結晶を用いたことを特徴とするエ

- (2) 合有する窒素型が、5~100PPMである1b型 ダイヤモンド結晶を特定の結晶面で加工したこと を特徴とするエレクトロニクスデバイス用ヒート シンクの製造法。
- (3) 少なくとも一面に未加工の結晶成長面を残したことを特徴とする特許が求の範囲第四項記録のエレクトロニクスデバイス川ヒートシンクの製造法。
- (4) 加工された結晶面のうちで最大面積を有する 結晶面が(110)面であることを特徴とする特許領 求の範囲新凶項記載のエレクトロニクスデバイス 皿とトレンクの製造法。J

